

2023JEITA-技戦第 314 号

2023 年 6 月 8 日

関係各位

一般社団法人電子情報技術産業協会
電子材料・デバイス技術専門委員会
事務局

「先端電子材料・デバイス技術フォーラム」のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の諸事業に対し格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「先端電子材料・デバイス技術フォーラム」を下記要領にて開催することとなりました。電子材料・デバイス技術専門委員会傘下の一部分科会での 2021~2022 年度にわたる調査活動報告とともに、2022 年度 JEITA ベンチャー表彰受賞されたエレファントック株式会社代表取締役社長兼 CTO 清水 信哉様をお招きした講演も行います。是非ご出席頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 2023 年 7 月 18 日(火) 15:00~17:00

形 式 Web EX によるリモート会議

プログラム

15:00~15:03	「開会挨拶」 中村祐一/NEC 電子材料・デバイス技術専門委員会委員長
15:05~15:40	招待講演：「プリントド・エレクトロニクス関連ビジネスの今後の展望」（仮） 講 師：清水 信哉氏 エレファントック株式会社代表取締役社長兼 CTO ・第 8 回 (2023. 3/28) JEITA ベンチャー賞受賞。審査評価以下参照 https://www.jeita.or.jp/japanese/topics/2023/0328.pdf ・エレファントック社ホームページ： https://www.elephantech.co.jp/
15:40~16:15	「シーンオリエンテッド先端実装技術に関する技術動向」 大場 隆之氏 シーンオリエンテッド先端実装技術分科会 委員長 (東京工業大学 科学技術創成研究院 異種機能集積研究ユニット特任教授)
16:15~16:50	「ポスト 5G, 6G 時代を支えるデバイス・ハードウェアセキュリティ技術動向」 本間 尚文氏 デバイス・ハードウェアセキュリティ技術分科会委員長 (東北大学 電気通信研究所 教授)
16:50~	閉 会

【主 催】 電子材料・デバイス技術専門委員会

【参加費】 無料

【申込方法】 ご参加希望の方は、下記の参加申込フォームに必要事項をご入力頂き 7/11(火) までにお申込み願います。

<参加申込フォーム> <https://www.jeita.or.jp/form/custom/273/form>

備 考：・報告会前日までにご登録いただいたメールアドレス宛にアクセス先をお知らせします。

・本報告会の録音、録画および投影資料の撮影等はご遠慮下さい。

・サインインしていただく際、ご所属とお名前をご入力ください（例：JEITA 電子太郎）。

事前にご登録頂いてない方はサインインができません。なお、ご入力いただいたご所属とお名前は他の聴講者からも閲覧できる状態になりますのでご了承ください。

・本講演会の内容につきましては、ご聴講いただいた各社内においてのみの共有にてお願いいたします

問合せ先：〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル4階
一般社団法人電子情報技術産業協会 事業戦略本部 事業推進部（担当：鈴木・松尾）
E-mail：hisaki-suzuki@jeita.or.jp, TEL080-2392-1695
（※在宅勤務の都合上、メールでのお問合せをお願いいたします）

以 上